Couches: 2
Matériel: FR4
Épaisseur finie: 1.57mm +/- 10%
Épaisseur extérieure de cuivre de couche: 1 once
Terminer: ENIG (Au: 2-5u ")
Soldermask (Color): les deux côtés, LPI (noir)
Sérigraphie (couleur): deux côtés, blanc

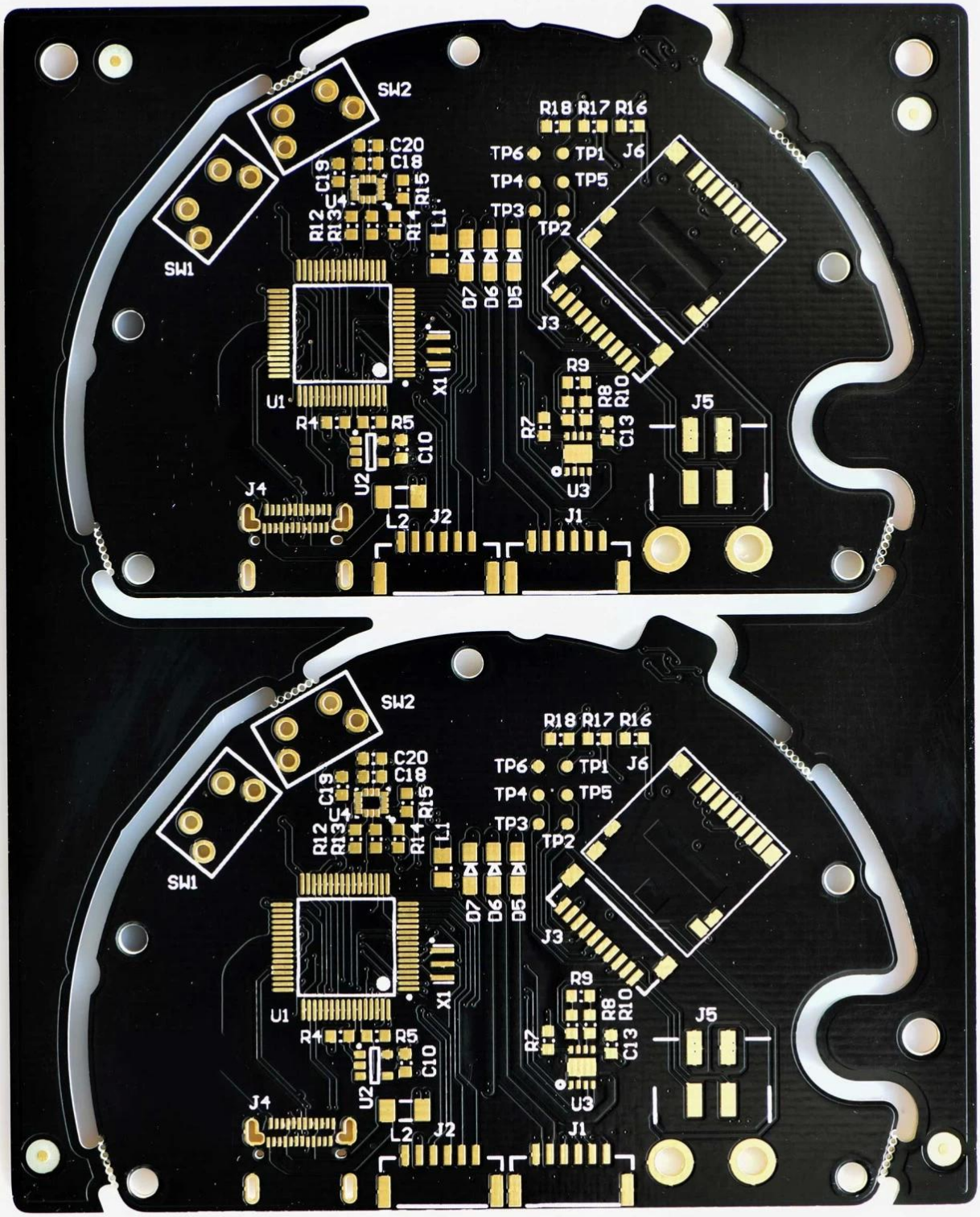
Test électrique

FINITION: CETTE CARTE DOIT ÊTRE IMMERSIONE PLAQUÉE SELON IPC-6012.
L'ÉPAISSEUR DOIT ÊTRE DE 0,050 UM PLUS DE 3-6u NICKEL.

PLAQUE DE CUIVRE TROUS MINIMUM DE 0,025 AVG, 0,020 MIN.

Clé de couche:
==========
* .GM4: plan du conseil
* .TXT: fichier de forage NC

* .GTP: Top Paste
* .GTO: Top Silkscreen
* .GTS: Top Soldermask
* .GTL: couche supérieure en cuivre
* .GBL: couche de cuivre inférieure
* .GBS: Masque de fond
* .GBO: Sérigraphie inférieure
* .GBP: Pâte inférieure


SW2
SW1
R18 R17 R16
C20
C18
C19
U4
R15
R12
R13
R14
L1
TP6
TP1
J6
TP4
TP5
TP3
TP2
D7
D6
D5
J3
U1
X1
R9
R8
R10
R7
C13
J5
R4
R5
C10
U2
U3
J4
L2
J2
J1

Chine fabricant de carte PCB de double face, carte PCB avec le contrôle d'imedance,